D 組-大學類標準元件數位電路設計

初賽時間為 3 月 24 日(三) 8:30~20:30,初賽當日請密切注意 IC 競賽網頁與 CIC 網頁,所有最新訊息將於網頁上公告。請參賽隊伍於<u>早上 10 點半前</u>完成下列步驟進行初賽登錄,主辦單位將依完成此步驟之隊伍數決定各組最後得獎名額,請務必完成登錄動作,以免影響您的權益。

※ 請參賽者將作品在今天 20:30 前上傳至 FTP。

請將您的隊伍參賽資料E-mail至 icdesign_b@yuntech.edu.tw

■ 信件內容格式如下:

参賽組別:D組-大學類標準元件數位電路設計

参賽編號:(例:10001) **参賽姓名**:張三、李四

■ 信件標題請標示為「IC 設計競賽初賽資料登錄」

※初賽之注意事項請參閱競賽手冊

2010 IC Design Contest Preliminary

大學部標準元件數位電路設計

1. 問題描述

請完成一序列傳輸接收電路(Serial Interface transmitter/receiver)(如圖一)。參賽者需要完成序列埠(sd)兩端的電路設計(S1 及 S2)。本序列傳輸接收電路負責將記憶體 RB1(Register Bank1)的資料經由序列埠上傳到記憶體 RB2(Register Bank2)。

本傳輸接收電路中,S1 有三只信號輸入(clk、rst、RB1_Q)、五只信號輸出(RB1_RW、RB1_A、RB1_D、sen、sd)。S2 有五只信號輸入(clk、rst、RB2_Q、sen、sd)、四只訊號輸出(S2_done、RB2_RW、RB2_A、RB2_D)。相關的信號說明,請參考表一和表二。

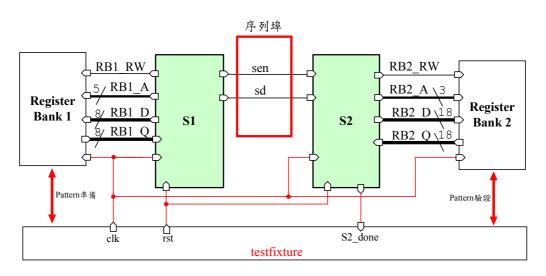
本試題有使用到記憶體模型(memory simulation model),詳細的記憶體規格描述在 2.2.1,並且其中內含時序檢查,若要避免 RTL 模擬時所產生的時序檢查錯誤(setup or hold violation),可參考 附錄 B 的第 4 點來進行模擬。

每個參賽隊伍必須根據下一節所給的設計規格完成設計。參賽隊伍可藉由 CIC 所提供的輸入 指令及正確結果檔來檢查設計是否有達到要求,詳情請參考附錄 B。

本次 IC 設計競賽比賽時間為上午 08:30 到下午 08:30。當 IC 設計競賽結束後, CIC 會根據第三節中的評分標準進行評分。為了評分作業的方便,各參賽隊伍應參考附錄 D 中所列的要求,附上評分所需要的檔案。

2. 設計規格

2.1 系統方塊圖



圖一、系統方塊圖

2.2 輸出入訊號和記憶體描述

表一、S1 輸入/輸出信號

信號名稱	輸入/輸出	位元寬度	說明
clk	input	1	系統提供的時脈信號。
mat.	innut	1	高位準非同步(active high asynchronous)之系統重置信號。
rst input	прис		說明:此信號於系統啟動時送出。
			Register Bank1 讀寫控制信號。
RB1_RW	output	1	說明:當此信號為 high 時是對 Register Bank1 進行讀取;low 則是進行對
			Register Bank1 寫入。
RB1_A	output	5	Register Bank1 五位元位址信號。
RB1_D	output	8	Register Bank1 八位元資料輸入埠。
RB1_Q	input	8	Register Bank1 八位元資料輸出埠。
sen	output	1	致能信號。
			說明:當此信號為 Low 時, sd 傳輸的資料被認為是有效的。
sd	output	1	序列傳輸中的一位元資料輸出埠。

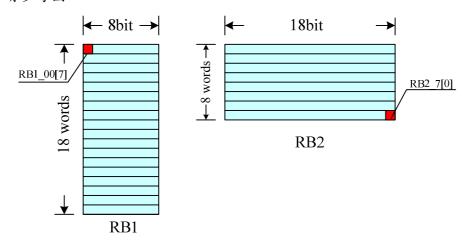
表二、S2 輸入/輸出信號

信號名稱	輸入/輸出	位元寬度	說明
clk	input	1	系統提供的時脈信號。
rst	input	1	高位準非同步(active high asynchronous)之系統重置信號。 說明:此信號於系統啟動時送出。
S2_done	output	1	當 S2 寫入 RB2 完成的時後,將 S2_done 設為 1 表示完成。
RB2_RW	output	1	Register Bank2 讀寫控制信號。 說明:當此信號為 high 時是對 Register Bank2 進行讀取;low 則是進行對 Register Bank2 寫入。
RB2_A	output	3	Register Bank2 三位元位址信號。
RB2_D	output	18	Register Bank2 十八位元資料輸入埠。
RB2_Q	input	18	Register Bank2 十八位元資料輸出埠。
sen	input	1	致能信號。 說明:當此信號為 Low 時, sd 傳輸的資料被認為是有效的。
sd	input	1	序列傳輸中的一位元資料輸入埠。

2.2.1 Register Bank 1(RB1)和 Register Bank2(RB2)規格描述。

本次試題使用到兩個記憶體模組都是單埠的 Register File 格式。 Register Bank1,也就是 RB1 模組的記憶體寬度是 8 位元,而記憶體深度是 18 個 word。如果要描述 RB1 中第一個 word 中的 MSB 的話,會用 RB1_00[7]表示,最後一個 word 的 LSB 會用 RB1_17[0]表示。

Register Bank2,也就是 RB2 模組的記憶體寬度是 18 位元,而記憶體深度是 8 個 word。如果要描述 RB2 中第一個 word 中的 MSB 的話,會用 RB2_0[17]表示,最後一個 word 的 LSB 會用 RB2_7[0]表示。請參考圖二。



圖二 RB1 和 RB2 的示意圖

2.3 系統功能描述

本序列/傳輸接收電路具有上傳(將 RB1 中資料搬移至 RB2)的功能:

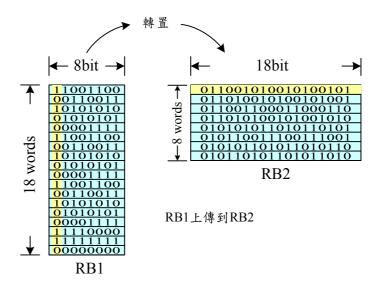
當發生系統重置(rst)時,S1 將 RB1 中的資料,轉換成為帶有記憶體位址和資料的封包(詳細的封包格式請參考 2.3.1),透過序列埠傳送到 S2。在 S2 收到訊號之後,根據封包內的記憶體位址將資料存放到 RB2 中。

整個系統操作如下:

- I. 首先 testfixture 會將 RB1 中填滿資料,並且把重置訊號 rst 設為 0
- II. testfixture 將 rst 設為 1,對系統進行 RESET。此時 S1 的輸出中 RB1_RW 及 sen 為 1,其 餘(RB1_A、RB1_D、sd)輸出為 0;此時 S2 的輸出中 RB2_RW 為 1,其餘(RB1_A、RB1_D、S2_done)輸出為 0
- III. 當 S1 及 S2 電路完成 RESET 後, S1 開始將 RB1 的資料轉換成為序列封包的格式傳送, 每次傳送是將 RB1_00 到 RB1_17 的第 n 個 bit (n 是 MSB 到 LSB)包裝成一個封包送出 (詳見 2.3.1); S2 接收封包並根據封包內所存的位址,將資料儲存在 RB2 對應的位址中。 S1 送出序列資料時是在 clk 負緣觸發的時候送出,而 S2 會在 clk 正緣的時候接收資料(詳細 clk, sen 和 sd 的相關時序關係描述在 2.4)
- IV. 當 RB2 所有資料都儲存完成之後, S2 將 S2_done 設為 1 表示已完成上傳的動作。

RB1和RB2資料對應關係:

這兩個記憶體模組的 word 都是用來儲存資料的。也就是說原本資料是用 8x18 的方式儲存之 後轉置成為 18x8 的方式儲存。可以參考圖三的資料轉置的示意圖。本試題並不評比電路所使用的 硬體資源,學生可以根據設計考量使用足夠大的緩衝空間。

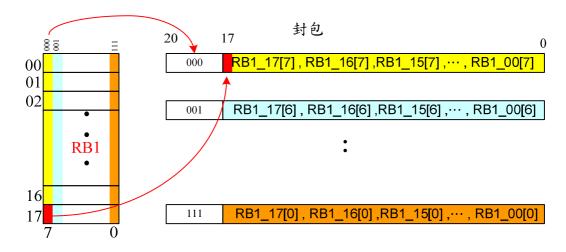


圖三 RB1和RB2轉置範例

2.3.1 封包格式

封包格式,最一開始傳輸的是對方記憶體位址,再之後是傳輸資料。不管是記憶體位址或是資料傳輸順序都是 MSB 開始 LSB 結尾,如圖四所示。

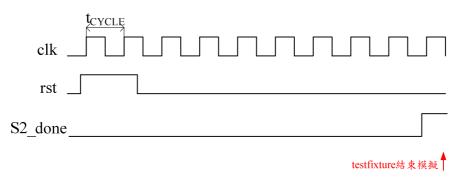
圖四表示上傳時 RB1 以及封包內容的關係。



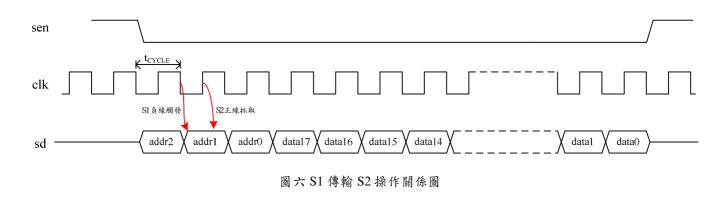
圖四 RB1 資料與封包的關係圖

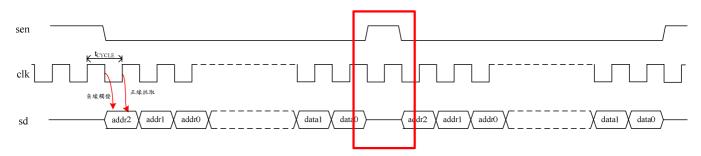
2.3.2 時序規格圖

圖五是系統時序圖,本電路工作時脈為 t_{CYCLE} 是固定在 100ns。rst 會舉為 high 至少維持一個週期以上。testfixture 會檢查 $S2_done$ 是否為 1,當 $S2_done$ 為 1 的時候,testfixture 會檢查 RB2 的資料然後結束模擬。圖六是 S1 傳送序列資料到 S2 的時候,序列傳輸埠的波形圖,可以看到 S1 在負緣觸發的時候送出資料,而整個封包有效的情況是在 S2 在 S2 作 S3 作 S4 作 S4 作 S5 作 S5



圖五系統時序圖

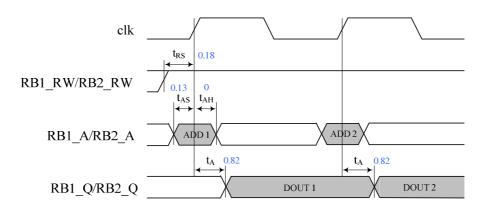




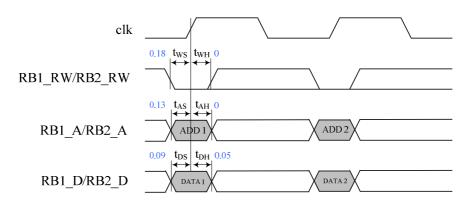
圖七 連續封包的傳輸關係圖

2.4 RB1 和 RB2 之時序規格

RB1和RB2的讀取與寫入動作主要是以RB1_RW/RB2_RW這個信號來做控制,其資料讀取與寫入之波形時序圖,如下面圖八、圖九所示。特別注意若沒有要進行寫入時,請將RB1_RW/RB2_RW保持為high。最後,時序的數值整理於表三。



圖八、RB1/RB2 資料讀取波形



圖九、RB1/RB2資料寫入波形

表ニ、	RB1/RB2	記憶體時序參數表
1	11D1/11D2	

Symbol	Description	Min.	Unit
$t_{\rm A}$	Access Time	0.82	ns
t_{RS}	Read Enable Setup Time	0.18	ns
t_{WS}	Write Enable Setup Time	0.18	ns
t_{WH}	Write Enable Hold Time	0	ns
t_{AS}	Address Setup Time	0.13	ns
t_{AH}	Address Hold Time	0	ns
t_{DS}	Data Setup Time	0.09	ns
t _{DH}	Data Hold Time	0.05	ns

3. 評分標準

主辦單位的評分人員將依照參賽者提供之系統時脈進行 RTL simulation 或 gate-level simulation,以驗證設計正確性,並且依據設計檔上傳至 CIC FTP 檔案伺服器(請參閱附錄 D)的時間來進行排名。各參賽隊伍應於參賽者定義的系統時脈下,確保輸出結果無設置與保持時間(setup/hold time)的問題,並完全符合 CIC 所提供的標準設計結果為準。

CIC 將本試題區分為下面三個等級來作為功能完成度之評分,完成度越高者優先錄取。若為同一等級則以檔案上傳時間來評分,且對每個等級分別進行 RTL 與 gate-level simulation:

- 1. A 等級:完成測試樣本一至二 (tb1 & tb2)之 RTL 與 gate-level simulation
- 2. B 等級:完成測試樣本一至二 (tb1 & tb2)之 RTL simulation
- 3. C 等級: S1 電路完成測試樣本一 (tb1) 之 RTL simulation

B 等級至 C 等級雖不須進行 synthesis,但 RTL code 須為 synthesizable RTL code。

請注意,我們將以各參賽隊伍的設計結果正確為前提,並以最後上傳檔案的時間為依據。一旦 設計經評審驗證後,完成同一等級者,上傳時間越早,其所得到的分數就越高。建議每完成一個等 級就先將設計檔案內容上傳,主辦單位將根據設計內容的完成度給予記分。審查成績將另擇期通知。

附錄

在附錄 A 中說明本次競賽之軟體環境; 附錄 B 為主辦單位所提供各參賽者的設計檔說明; 附錄 C 為評分用檔案,亦即參賽者必須回傳至 CIC 的檔案資料; 附錄 D 則為設計檔上傳步驟說明。

附錄 A 軟體環境

競賽所提供的設計軟體與版本如下表四。驗證評分時,係以所列軟體及版本作為驗證依據。

表四、設計軟體版本

Functionality	Corresponding EDA tools
Logic Simulator	nc-verilog v8.1
	moldelsim v6.3c
	vcs v2009.06
Logic Synthesizer	design-compiler v2009.06-sp4

附錄 B 設計檔案說明

1. 下表七為主辦單位所提供各參賽者的設計檔案

表五、設計檔

檔名	說明
testfixture.v	測試樣本檔。此測試樣本檔定義了時脈週期與測試樣本
	之輸入信號
S1.v	参賽者所使用的設計檔,已包含系統輸/出入埠之宣告
S2.v	参賽者所使用的設計檔,已包含系統輸/出入埠之宣告
RB1.v	Register Bank 1 模擬檔
RB2.v	Register Bank 1 模擬檔
synopsys_dc.setup	Design Compiler 初始設定範例檔案
S1.sdc	Design Compiler 電路合成規範檔
S2.sdc	Design Compiler 電路合成規範檔
tb1_RB1_in.dat	測試樣本一之 RB1 輸入檔案
tb1_RB2_goal.dat	測試樣本一之 RB2 比對檔
tb2_RB1_in.dat	測試樣本二之 RB1 輸入檔案
tb2_RB2_goal.dat	測試樣本二之 RB2 比對檔
report.000	結果報告範本

2. 請使用 S1.v(.vhd)/S2.v(.vhd), 進行序列傳輸接收電路之設計。其模組名稱、輸出/入埠宣告如下所示:

```
module S1(clk, rst, updown, S1_done, RB1_RW, RB1_A, RB1_D, RB1_Q, sen, sd);
input clk, rst;
output RB1_RW;
output [4:0] RB1_A;
output [7:0] RB1_D;
input [7:0] RB1_Q;
output sen, sd;
endmodule
```

```
module S2(clk, rst, updown, S2_done, RB2_RW, RB2_A, RB2_D, RB2_Q, sen, sd); input clk, rst; output S2_done, RB2_RW; output [2:0] RB2_A; output [17:0] RB2_D; input [17:0] RB2_Q; input sen, sd; endmodule
```

- 3. 比賽共提供兩組測試樣本,參賽者可依下面範例來進行模擬:
 - ncverilog 指令範例如下:

neverilog testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1

- ➤ 若使用 modelsim,則是在 compiler verilog 時,使用下面指令: vlog testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1
- ➤ 若使用 vcs,則是在 compiler verilog 時,使用下面指令: vcs -R +v2k testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1
- ► 上述指令中+define+tb1 指的是使用第一組測試樣本模擬,若須使用其它測試樣本請自 行修改此參數。以第二組測試樣本為例:+define+tb2。
- ▶ 關於模擬時使用的一些記憶體,因已經以 include 方式加在 testfixture.v 裏,所以不需加在模擬指令裏。
- ➢ 若 RTL 模擬時,要避免時序檢查以減少錯誤訊息,可於模擬指令中加入+notimingchecks 範例如: ncverilog testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1 +notimingchecks vlog testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1 +notimingchecks vcs −R +v2k testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1 +notimingchecks
- 4. dump 波形檔請參考下列指令:
 - ▶ ncverilog 指令範例如下(請先 source verdi 的環境設定檔):

 **ncverilog testfixture.v S1.v S2.v +define+tb1+FSDB +access+r*
 - ▶ modelsim 使用者,請直接使用內建波形來進行除錯。
 - ▶ vcs 指令範例如下:

vcs -R +v2k testfixture.v S1.v S2.v +define+tb2+FSDB -P <Your Verdi Path>/Verdi.tab <Your Verdi Path>/pli.a

附錄 C 評分用檔案

評分所需檔案可分為三部份:(1)RTL design,即各參賽隊伍對該次競賽設計的RTL code,若設計採模組化而有多個設計檔,請務必將合成所要用到的各 module 檔放進來,以免評審進行評分時,無法進行編譯;(2)gate-level design,即由合成軟體所產生的 gate-level netlist,以及對應的 SDF 檔;(3)report file,參賽隊伍必須依照自己的設計內容,撰寫 report.000 檔,以方便主辦單位進行評分,report.000 的格式如圖十所示。(report 檔以後三碼序號表示版本,若繳交檔案更新版本,則新版的report 檔檔名為 report.001,依此類推)

表六、評分用檔案

RTL category			
Design Stage	File	Description	
N/A	report.xxx	design report	
RTL Simulation	*.v or *.vhd	Verilog (or VHDL) synthesizable RTL code	
Gate-Level category			
Design Stage	File	Description	
	*_syn.vg	Verilog gate-level netlist generated by Synopsys	
Pre-layout		Design Compiler	
Gate-level Simulation	*_syn.sdf	SDF timing information generated by Synopsys	
		Design Compiler	
	*_syn.ddc	design database generated by Synopsys Design	
		Compiler	

隊號(Team number): 999999

完成模擬之測試樣本等級(level of test pattern): A

--- RTL category---

使用之 HDL 模擬器名稱(HDL simulator): nc-verilog

RTL 檔案名稱(RTL filename): S1.v, S2.v, 以及使用到的子模組檔案...

--- Pre-layout gate-level ---

gate-level 檔案名稱(gate_level filename): S1_syn.vg, S2_syn.vg gate-level sdf filename: S1_syn.sdf, S2_syn.sdf

design compiler 合成資料庫(dc library): S1_syn.ddc, S2_syn.ddc

(其餘注意事項依各參賽隊伍的需求填寫)

圖十、report.000 的範本

附錄 D 檔案上傳

所有包含於如附錄 C 中表格所示的檔案,均需要提交至 CIC。並且,提交的設計檔案,需要經過壓縮於同一個資料夾下,步驟如下:

- 建立一個 result_xxx 資料夾。其中"xxx"表示繳交版本。例如 "000" 表示為第一次上傳; "001" 表示為第二度上傳; 002 表示為第三度上傳,以此類推...。
- 2. 参考附錄 C 評分用檔案,將所有繳交檔案複製到 result xxx 資料夾
- 3. 執行 tar 指令將 result_xxx 資料夾包裝起來, tar 的指令範例如下: tar cvf result_xxx.tar result_xxx 其中 xxx 表示繳交版本

執行完後應該會得到 result_xxx.tar 的檔案

4. 使用 ftp 將 result_xxx.tar 及 report. xxx 一併上傳至 CIC 提供的 ftp server, result_xxx.tar 與 report.xxx 之"xxx"編號需一致,評審將以**最後上傳的設計檔及報告檔編號進行評分作業**。

請注意!!上傳之 FTP 需切換為二進制模式(binary mode),且傳輸埠均設為 21(port:21)。

ftp 的帳號和密碼在賽前已用 email 寄給各參賽者。若有任何問題,請聯絡 CIC

FTP site1 (台灣大學): iccftp.ee.ntu.edu.tw (140.112.20.92) FTP site2 (新竹晶片中心): iccftp.cic.org.tw (140.126.24.18) FTP site3 (南區晶片中心): iccftp2.cic.org.tw(140.110.117.9)

5. 若你需要繳交更新版本,請重覆以上步驟,並記得修改 report 檔及 tar 檔的版本編號,因為你無法修改或刪除或覆蓋之前上傳的資料。